

OCA贴合机 手机屏贴合

产品名称	OCA贴合机 手机屏贴合
公司名称	深圳市宝德自动化精密设备有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	品牌:宝德 型号:PW-M1035 尺寸:3.5-10.1
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区金业工业园5号
联系电话	86-075527980806 13802205313

产品详情

oca贴合机 手机屏贴合 液晶屏贴合机

设备为oca硬对硬贴合机，人工取放盖板及ito或lcd模组。通过夹具定位ito或lcd模组，当定位调整完成，双手按启动按钮，工作台推入，密封腔体将整个工作台密封，当负压达到设定值时进行压合。适合在3.5 ~ 10.2 (16 : 9 & 4 : 3)的盖板和ito、lcd的硬对硬真空贴合（cg贴合）工序。本机为单工位工作。

适用范围	硬对硬oca贴合（cg贴合）工序
加工产品	盖板（coverlens）+lcm/ito、lcd
加工产品范围	尺寸：3.5 ~ 10.2 sg:0.4 ~ 1.2mm cg:0.4 ~ 1.2mm lcm:3 ~ 6mm
工作原理	治具对位+真空贴合+加热气囊压合
工作周期	35s ~ 40s
工位	单工位

工作装置	上压头热压；下抽真空平台
加热系统	恒温加热、采用日本高精度温控器控制、高帮命加热气囊
真空系统	德国进口真空泵，真空度高，抽真空速率快
动作执行系统	smc气缸，精密导轨/导柱和高精度运动部件
操作系统	7寸全彩触摸屏，工艺菜单功能、按钮
控制系统	三菱plc和高性能电气元件
设备尺寸	宽度600mm 深度650mm 高度1760mm
设备重量	300kg
设备功率	3phase ac380v / 50hz / 1.5kw